3.1.1 掘削調査作業手順の概要

1)準備工事

まず調査ヤード全域について、水平磁気探査とレーダー探査を地表面に対して行う。

掘削エリア周囲の土留め打設位置の深さ 1.0m から深さ 11.5m の範囲に対して鉛直磁気探査及びガス 検知を行った後、土留め矢板を打設する。その後、二重の仮設テント、排気除染装置設置等の準備工 事を行う。

2)掘削作業

表層より深さ 0.5m ずつ深さ 4m まで 8層に分けて掘削する。

本掘削に先行し、汚染源が存在する可能性が高い南北 $2m \times$ 東西 $2m \times$ 深さ 3.5m について深さ 0.5m ず つ 7 層に分けてトレンチ掘削を行う。

深さ 1.0m、2.0m、3.0m、4.0m においてレーダー探査及び金属探査を行うとともに、深さ 0.5m ずつの 新たな掘削面に対してガス検知を実施する。

掘削した土壌は、約 100mm 以上の大型物を篩い分けし、目視にて土壌以外のもの(プラスチック片、 金属くずなど)の混入がある場合には、それを選別した上でフレコンバックに詰める。

フレコンバック詰めは、トレンチ掘削部分については、深さ 0.5m ごとの各層を一単位 (T1 から T7 までぞれぞれが 1 単位) としてフレコンバックに詰める。本掘削部分については、深さ 0.5m ごとに各層を東西に二分してそれぞれ 1 単位 (次項の aA から cC までの 9 ブロックが 1 単位、aD から cF までの 9 ブロックが 1 単位) としてフレコンバックに詰める。

3) 掘削エリアの識別記号(図3.1.2参照)

掘削エリア (南北 $12m \times$ 東西 24m) を 4m メッシュで南北方向 3 列 \times 東西方向 6 列に分け、各メッシュを北から南に a、b、c、西から東に A、B、C、D、E、F とし、深さ方向は表層から 0.5m ごとに 4m まで 1、2、・・・8 として識別符号を付するものとする:例 bB 3

トレンチ掘削部は、T とし、深さ方向に表層から 0.5m ごとに 3.5m まで T1、T2、・・・T7 とする。

4)土壌サンプリングおよび分析

土壌サンプリング(図3.1.2参照)

本掘削部分 $(12m \times 24m)$ については、4m メッシュごと、深さ 0.5m ごとに掘削面表層より 10cm 程度までの深さの土壌を採取する。4m メッシュ内の 4 点から採取し、風乾はせずに 4 点分を均等混合して 1 検体を得る。得られた検体は、北西方向を 1 とし時計回りに 1 まで枝番号を付け識別する 1 との 1

トレンチ掘削部分の中心(2m×2m)については、1m メッシュに区切って均質に土壌をサンプリングして1検体を得る。標識記号は、北西方向を1とし時計回りに4まで枝番号をつける(例:T6-4)。

土壌分析

1.総ヒ素分析

上記 の全検体(144+28=合計 172 検体)について、総ヒ素の含有量及び溶出量を分析する。

2. 毒ガス関連物質の分析

本掘削部分の検体を同一深さごとに東西に二分して9検体ずつ混合した16検体(2検体×8層)及びトレンチ掘削部分の28検体の合計44検体について、毒ガス関連物質の含有量試験(マスタード、

ルイサイト、あか剤等及びその分解生成物)及び溶出試験(あか剤及びその分解生成物のみ)を行う。

5)その他

掘削エリアのすぐ北に設置した3カ所のモニタリング井戸からは、矢板打設前に1回、以降掘削開始までは1週間ごとに1回、掘削開始後は毎日(掘削作業の無い日を除く)深さ8mから採水して総ヒ素の分析を行うとともに水位の連続測定を行う。

また、掘削調査開始後、3 カ所のモニタリング井戸で1週間に1回、深さ8mから採水してジフェニルアルシン酸等の分析を行う。

本掘削部分については、4点(bB3-1~4)を混合

し分析用1検体とする。

1500 2000

2000

2000

(毒ガス関連物質の分析時には、aA から cC まで の9ブロックの土壌を混合して1検体E3とし、aD から cF までの 9 ブロックを混合して 1 検体 W3 と する。) 24000 В D \mathbf{E} \mathbf{F} \mathbf{A} 本掘削部分については、深さ 0.5m ご との各層を東西に二分してそれぞれ をひとまとまりとし、フレコンバック に詰める。(aAからcCまでの9ブロッ クが1まとまり E1 とし、aD から cF ま での9ブロックが1まとまり W1 とな トレンチ掘削部分について トレンチ掘削部分につ る)。 は、深さ 50cm ごとの各層を ひとまとまりとしてフレコ いては、1m メッシュご とに1検体とする ンバックに詰める(T3)。 $(T6-4)_{0}$ GL

図 3.1.2 掘削手順の平面・断面模式図

2000

2000 150